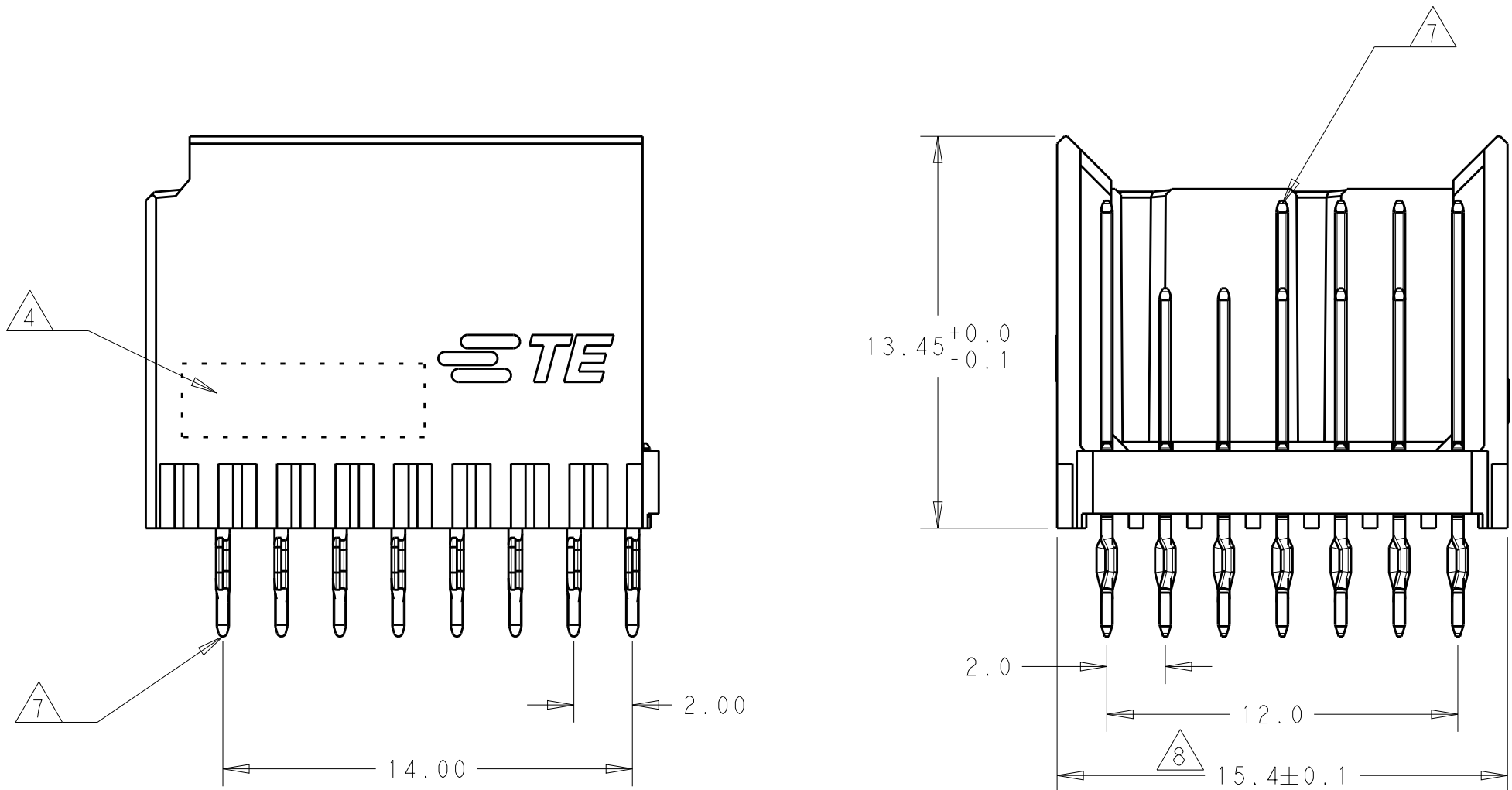
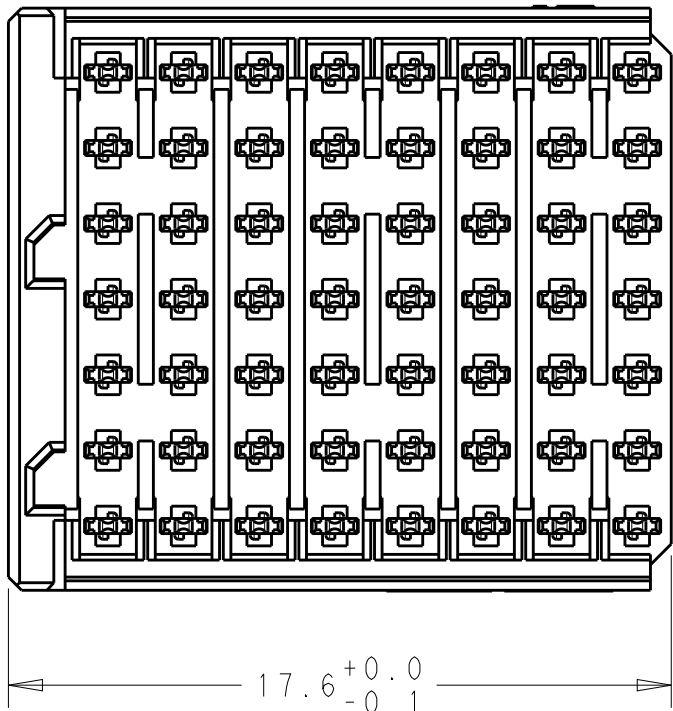


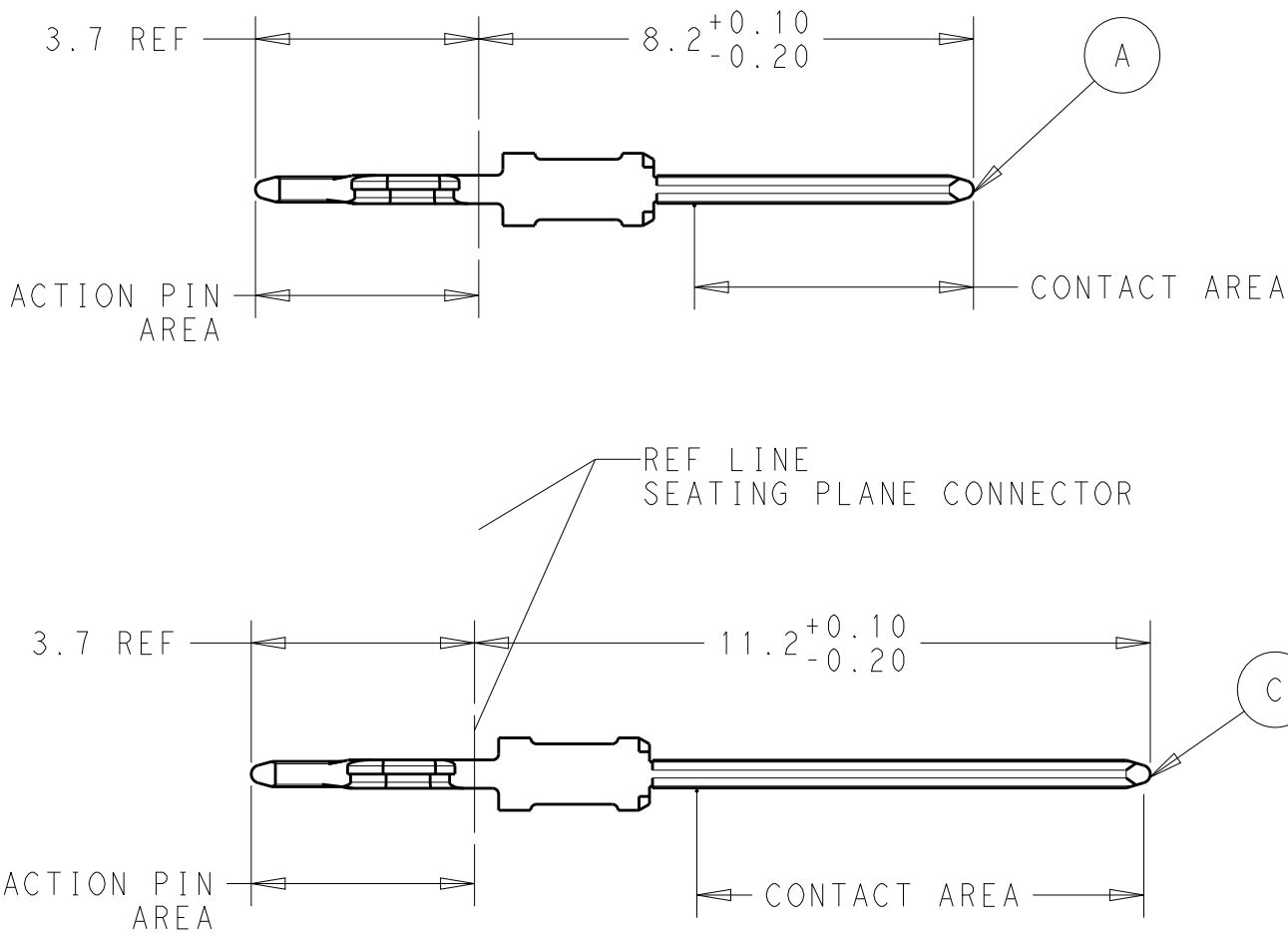
CONNECTOR ASSEMBLY
EXEMPLARY LOADED



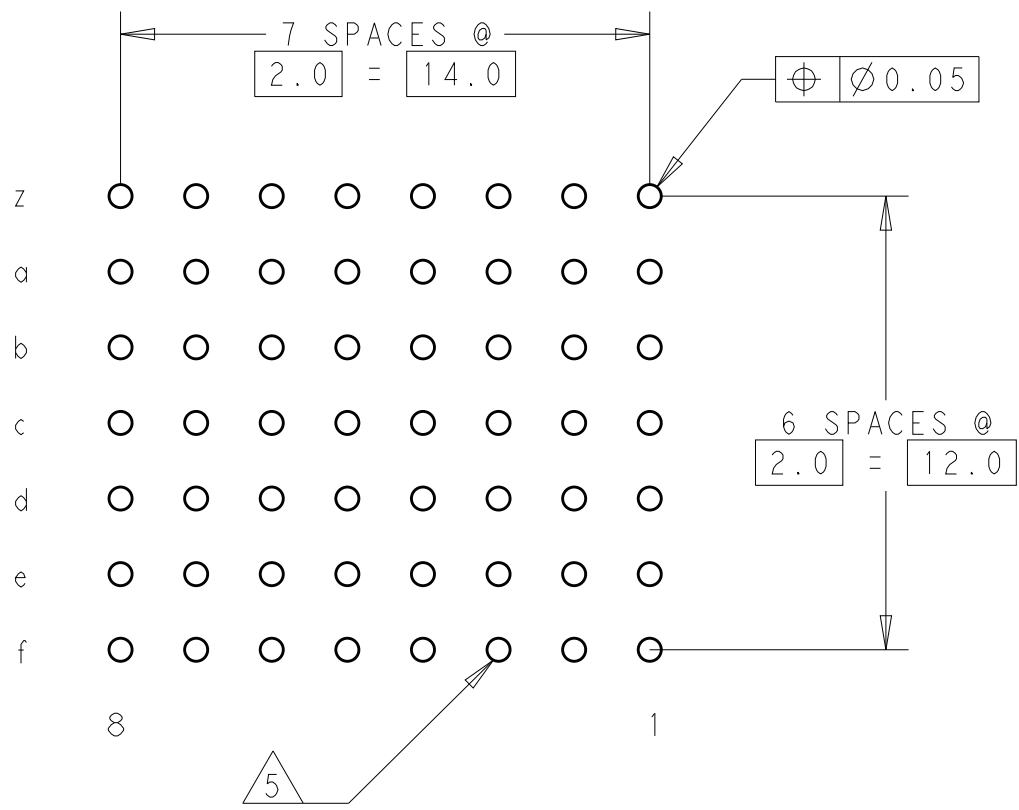
CONTACT LAYOUT

	8	7	6	5	4	3	2	1	
z	C	C	C	C	C	C	C	C	z
a	A	A	A	A	A	A	C	A	a
b	A	A	A	A	A	C	A	A	b
c	A	A	A	A	C	C	A	A	c
d	A	A	A	A	A	A	A	A	d
e	A	A	A	A	A	A	A	A	e
f	C	C	C	C	C	C	C	C	f

CONTACT DIMENSIONS



RECOMMENDED PCB-HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE SHOWN



PLATED THRU HOLES PARAMETERS
REFERENCE APPLICATION SPECIFICATION

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
	A	INITIAL RELEASE	14DEC2018	FL

1. MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
2. GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
3. CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
4. CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.
5. PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
6. FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
7. FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".
8. TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.

2/3	2336514-1
FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN FRED LIU 15MAY2018	TE Connectivity MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, 8 COLUMN
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ± ANGLES ±	CHK ALEX SHOAL 15MAY2018	
		APVD HOPE LIU 15MAY2018	
		PRODUCT SPEC 108-60123 APPLICATION SPEC 114-19029	
MATERIAL	SEE TABLE	WEIGHT	SIZE
-	-	-	A100779C=2336514
-	-	CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1
		SHEET 1 OF 1	REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9